



Semiconductor Equipment Association of Japan

2026年度
協会案内
INFORMATION

*Semiconductor
Equipment
Association of
Japan*

一般社団法人日本半導体製造装置協会（Semiconductor Equipment Association of Japan：略称 SEAJ）は、1985（昭和60）年3月に大手半導体製造装置メーカーが発起人となって設立された、半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置及びそれら製造装置技術を応用した装置の関連企業を主な会員とする、全国的な団体です。

1995年（平成7年）7月以来、公益法人として活動致しておりましたが、公益法人制度改革に伴い、内閣府から認可を受け、2012年（平成24年）4月1日より、一般社団法人に移行し、新たなスタートを切りました。

わが国の半導体製造装置、FPD製造装置及びそれらを応用した装置業界は、高度情報化産業の基礎となる半導体・FPDなどの生産に不可欠な生産財である製造装置を国内、海外に向けて供給し、今や産業を支える大きな役割を果たしております。

このような業界の発展に伴い、当協会は半導体製造装置産業並びに、関連産業の健全な発展を図るため、統計調査、及び業界の課題や新技術に関する調査、各種セミナー、講演会の開催、標準化の推進等、幅広い活動を展開しております。

事業内容

■生産、流通等の調査研究

半導体及びFPD製造装置等の日本製装置販売高及び日本市場販売高、更に世界の半導体製造装置の販売高（SEMIとの共同）に関する統計調査をもとに調査分析を行い、データを発表する。また、需要予測を実施して結果をまとめ、内外に発表する。さらに貿易に関する問題解決のための活動を行う。

■技術開発に関わる調査研究

半導体製造装置及びFPD製造装置等の最新技術動向の調査研究に関する活動を行い、規格の立案及び標準化の推進も含む活動を行う。製造装置技術の基幹となる、装置制御、リソグラフィ、ウェーハプロセス、計測、検査の各技術の情報収集及び解析を行い、セミナーを実施する。調査研究のため他団体との交流を支援する。

■規格の立案及び標準化の推進

半導体製造装置等の標準化の推進を関係団体との連携を保ちながら、技術開発に係る調査研究と並行して行う。

■環境問題に関わる諸問題の調査並びに対策の推進

一般的環境問題に関わる調査活動や、半導体及びFPD製造装置等に関わる有害化学禁止物質情報及び国内外法令調査を行い情報提供する。Fab全体のエネルギー負荷低減に役立つ情報を集め、情報の提供及び省エネ対策を促進する。

■安全に関わる諸問題の調査並びに対策の推進

顧客工場における事故ゼロを目指して、保守業務の品質向上と海外活動の支援を行い、安全関連の情報提供やセミナー開催を実施し、SEAJ推奨安全教育を普及させる。

■普及及び啓発

半導体製造装置等の産業に関する経営、技術力向上、産業の認知度向上、協会活動のPRのため、各種セミナー、講演会等を開催し、調査研究活動の報告書、統計資料その他の出版物等を作成、頒布する。さらに会報「SEAJ Journal」及びホームページにて、会員及び一般への協会の活動、関係情報を伝達し、「協会案内」を発行する。

また、人材育成及び確保のため、高専、大学向け講演会及び応用物理学会でのシンポジウム開催などを行う。

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ: hereafter Association), founded in March 1985, promoted by the major semiconductor equipment manufacturers, is a nationwide organization whose members are involved in semiconductor manufacturing equipment, flat panel display (FPD) manufacturing equipment, and related equipment manufacturers that applied these equipment technologies.

SEAJ has existed as an incorporated association since July 1995. From April 1, 2012, SEAJ has been authorized by the Cabinet Office as a General Incorporated Association in accordance with the reform of the public-interest corporations system, making a fresh start.

The Japanese semiconductor manufacturing equipment, FPD manufacturing equipment, and related equipment industries that applied their technology are now playing great roles in supporting the world's semiconductor industry by supplying manufacturing equipment, which are indispensable producer goods for the manufacture of semiconductors, FPDs, and other products that lay the foundation of the advanced information oriented industries, both domestically and abroad.

In order to promote the sound development of the semiconductor manufacturing equipment industry and other related industries, the Association conducts a wide range of activities including statistical surveys, research on issues raised by the industry and new areas of emerging technologies, holding various seminars and lectures, and promoting standardization.

ACTIVITIES

■ Investigative Research on Production and Distribution

SEAJ performs analysis based on statistical research related to sales of domestically-produced semiconductor and FPD manufacturing equipment, and the sales in the Japanese market, as well as sales of semiconductor manufacturing equipment in the worldwide market, then publishes the results of these analysis. SEAJ also surveys and estimates future demand for semiconductor and FPD manufacturing equipment, compiles and publishes the results internally and externally. In addition, SEAJ conducts activities striving to resolve trade-related issues.

■ Investigative Research on Technological Development

SEAJ aggressively conducts activities related to research and study of the latest technology trends in semiconductor manufacturing equipment and FPD manufacturing equipment, including drafting standards and promoting standardization. We collect and analyze information and hold seminars on each technology including equipment control, lithography, front end process, measurement, and test, which are the backbones of manufacturing equipment technology. We also engage in and support exchanges with other organizations for research.

■ Drafting Standards and the Promotion of Standardization

SEAJ promotes standardization of semiconductor equipment and related equipment, in parallel with surveys and research related to technology development, while maintaining close contacts with other related organizations.

■ Investigation of Various Environmental Issues and the Promotion of its Countermeasures

SEAJ conducts research and provides information on general environmental issues, prohibited hazardous chemical substances related to semiconductor and FPD manufacturing equipment, and domestic and foreign laws and regulations. In addition, SEAJ obtains information useful for reducing the energy of the entire manufacturing process, and provides information, promoting energy-saving measures.

■ Investigation of Safety-related Issues and the Promotion of its Countermeasures

Aiming for zero accidents at customer sites, SEAJ strives to improve the quality of maintenance work and support for overseas activities, provides safety-related information, and holds seminars, ultimately aiming to promote SEAJ's recommended safety education.

■ Public Relations and Education for Dissemination and Awareness-raising

SEAJ holds various educational seminars, lectures, and other events for the purpose of improving business operation and technical capabilities concerning the semiconductor manufacturing equipment industry and related industries.

SEAJ also distributes reports on research, statistical materials, and other publications to enhance industry recognition, and to publicize the Association's activities.

In addition, "SEAJ Journal", the Association bulletin, and the Association website serves to provide members and the general public with activities and various information of the Association.

SEAJ also periodically publishes "Guide to SEAJ" as part of public relations.

SEAJ holds lectures for technical colleges and universities and symposiums at the Japan Society of Applied Physics in order to foster and secure skilled talent.

■内外関連機関等との交流協力

上記の事業を推進するための各活動に含まれる。さらに海外で開催される展示会等に調査団を派遣し、市場動向及び技術動向の調査、並びに関連団体との交流及び協力を図る。また、産業界と大学との協力関係の構築に向けて意見交換、相互理解を促進する。

■上記事業の他に法人の目的を達成するために必要な事業

活動の特徴や環境の変化に合わせて、特別プロジェクト及び運営委員会内活動を通して機動的に活動を行う。

■ Exchange and Cooperation with Both Domestic and Foreign Related Organizations

This is included in each of the above activities to promote the projects shared earlier. SEAJ sends research teams to exhibitions and other events that are held worldwide to study market and technological trends, and to promote international exchange and cooperation with other related organizations.

SEAJ also promotes the exchange of opinions and mutual understanding so as to build cooperative relationships between industry and universities.

■ Other Activities Necessary to Achieve the Purpose of the Association Besides the Aforementioned

SEAJ strives to conduct agile activities through special projects and activities within the working committee consistent with the characteristics of the activities and changes in the environment.

■ 会員構成

—MEMBERSHIP QUALIFICATION—

一般社団法人日本半導体製造装置協会は、半導体製造装置、FPD 製造装置及び半導体・FPD 製造装置技術を応用した装置関連企業等の全国的な団体で、会員は正会員と賛助会員で構成されています。

国内の製造装置メーカーは正会員として、また、半導体・FPD 等を扱う企業、材料各メーカー及び販売会社等で当協会の目的に賛同いただける企業は、賛助会員としてご入会いただけます。

日本国内に実際の事業活動拠点を置き、継続的に国内で事業活動を行っており、協会の目的に賛同し協力をいただける企業が、入会ご案内の対象となります。

入会にあたっては理事会の承認が必要となります。

Semiconductor Equipment Association of Japan (SEAJ; hereafter Association) is a nationwide organization whose members are involved in semiconductor manufacturing equipment, FPD manufacturing equipment, and related equipment manufacturers that applied these equipment technologies. Its members consist of regular members and supporting members.

The manufacturers of manufacturing equipment in Japan are qualified as regular members, and companies handling semiconductors, FPDs, material manufacturers, sales companies, and other companies that agree with and support the objectives of the Association are qualified as supporting members.

Companies that have actual business bases in Japan, that are continuously conducting business activities in Japan, and that agree with and cooperate with the goals of the association are eligible for membership.

Membership is subject to approval by the Board of Directors.

正 会 員	Regular Members
半導体製造装置メーカー／団体	Semiconductor manufacturing equipment manufacturers/Groups
FPD 製造装置メーカー／団体	FPD manufacturing equipment manufacturers/Groups
半導体・FPD 製造装置技術を 応用した装置メーカー／団体	Equipment manufacturers or /Groups that applied semiconductor/ FPD manufacturing equipment technology
賛 助 会 員	Supporting Members
半導体、FPD 等、製品及び製造装置の 関連製品取扱い会社／団体	Companies/Groups that handle products and manufacturing equipment related to semiconductor, FPD, or equipment that applied their technology
その他 SEAJ の目的に賛同し、 事業に協力をいただける企業／団体	Other companies/groups who agree with SEAJ's objectives and cooperate with our projects

■ 会 費

—MEMBERSHIP FEES—

正会員の会費は、半導体製造装置、FPD 製造装置及びそれらを応用した装置のそれぞれの3ヶ年移動平均売上高の合計額に基づいて決定されます。賛助会員の場合は売上高に関係なく、年額36万円となっています。(下表参照)

※入会ご希望の方は事務局までご連絡下さい。

(TEL 03-3261-8260/FAX 03-3261-8263)

※ Those who are interested in becoming a member are requested to contact the SEAJ office.

入 会 金		正 会 員	賛助会員
一律		100	50
年 会 費		正会員	賛助会員
移動平均売上高	30 億円未満	516	一律 360
	30 億円以上 60 億円未満	924	
	60 億円以上 100 億円未満	1,500	
	100 億円以上 200 億円未満	2,052	
	200 億円以上 400 億円未満	2,760	
	400 億円以上 700 億円未満	3,732	
	700 億円以上 1,000 億円未満	4,716	
	1,000 億円以上 1,500 億円未満	5,616	
	1,500 億円以上 2,000 億円未満	6,600	
	2,000 億円以上 5,000 億円未満	7,500	
移動平均売上高	5,000 億円以上 1 兆円未満	11,000	一律 360
	1 兆円以上	15,000	

※ 2027 年度 (2027.4.1) より、賛助会員年会費 360 千円から 400 千円へ改定予定。(単位: 千円) (Unit: ¥1,000)



1985年 3月	日本半導体製造装置協会設立 (27日) 初代会長に福岡成忠氏 (日本光学工業(株) [現 ㈱ニコン] 代表取締役社長) 就任
9月	運営委員会発足 調査分科会、技術分科会、広報分科会設置
1986年 1月	会報『SEAJ 会報』(現:『SEAJ Journal』) 創刊号発行
4月	半導体製造装置統計調査開始
11月	半導体製造装置の需要予測調査の実施
1987年 12月	セミコン・ジャパン出展
1988年 3月	『SEAJ News』発行開始
1989年 5月	新会長に大城俊一氏 (安藤電気(株) [現 横河電機(株)] 代表取締役社長) 就任
1990年 9月	SEMI と共同で半導体製造装置の世界規模の販売統計調査を開始
1992年 2月	液晶パネル製造装置取り扱い開始
4月	液晶パネル製造装置の統計調査開始
1993年 3月	雇用調整助成金対象業種の指定を受ける
5月	新会長に大浦博氏 (㈱アドバンテスト代表取締役社長) 就任
1994年 10月	「大口径シリコンウェーハ5団体連絡会」参加(後に半導体技術連絡会 (J300) に名称変更)
1995年 1月	「標準化部会」を設置
7月	社団法人化 (3日)
1996年 5月	工業技術院の工業標準化調査研究委託事業受託
10月	SEAJ フォーラム企画委員会設置
1997年 1月	SEAJ Forum 第1回開催
5月	新会長に吉田庄一郎氏 (㈱ニコン代表取締役社長) 就任
11月	SEAJ ホームページ開設
1998年 4月	「環境部会」を設置
10月	EIAJ を中心とした半導体技術ロードマップ委員会に参加
1999年 2月	技術・ロードマップ委員会設置
3月	雇用調整助成金対象業種の指定を受ける
4月	西暦 2000 年問題ガイドラインを作成
12月	NEDO から「長期エネルギー技術戦略等に関する調査」受託
2000年 4月	「技術・標準部会」を設置
2001年 5月	新会長に大坪英夫氏 (㈱東京精密代表取締役社長) 就任
2002年 4月	SEAJ 推奨「サービス安全教育」開始
2003年 4月	技術・標準部会と技術企画委員会 (部会格) を統合した「技術部会」を設置
2005年 5月	創立 20 周年・社団法人化 10 周年記念行事開催 新会長に東哲郎氏 (東京エレクトロン(株)代表取締役会長) 就任
2010年 4月	部会統廃合による組織の変更
2011年 5月	新会長に大林秀仁氏 (㈱日立ハイテクノロジーズ [現 ㈱日立ハイテク] 取締役会長) 就任
2012年 4月	一般社団法人化 (1日)
2013年 5月	新会長に丸山利雄氏 (㈱アドバンテスト代表取締役会長) 就任
2015年 5月	新会長に牛田一雄氏 (㈱ニコン代表取締役社長 社長執行役員) 就任
12月	創立 30 周年記念行事開催
2016年 4月	経済産業省「SEAJ・インドミッション／展示会」受託
2017年 5月	新会長に辻村学氏 (㈱荏原製作所 取締役 執行役専務) 就任
2019年 5月	新会長に牛田一雄氏 (㈱ニコン代表取締役会長) 就任
2023年 5月	新会長に河合利樹氏 (東京エレクトロン(株)代表取締役社長 兼 CEO) 就任
2024年 4月	「国際部」「事業企画部」を設置
2025年 5月	創立 40 周年記念行事開催

1985 March	Semiconductor Equipment Association of Japan was founded. Mr. Shigetada Fukuoka (Chairman of the Board of Nippon Kougaku K.K. [now NIKON CORPORATION]) was appointed as the first Chairman of SEAJ.
September	Steering Committee was established. Research & Statistics Subcommittee, Technology Subcommittee, Public Relations Subcommittee were established.
1986 January	First issue of the Journal "SEAJ Quarterly" (now SEAJ Journal) was published.
April	Began surveying semiconductor manufacturing equipment market statistics.
November	Survey on semiconductor manufacturing equipment forecast was conducted.
1987 December	SEAJ participated in SEMICON Japan.
1988 March	The publishing of "SEAJ News" began.
1989 May	Mr. Shunichi Ooshiro (President and CEO of Ando Electric Co., Ltd. [now Yokogawa Electric Corporation]) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
1990 September	Compilation of worldwide semiconductor equipment manufacturing statistics survey jointly with Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI).
1992 February	LCD manufacturing equipment was added to the scope of SEAJ activities.
April	Survey of LCD manufacturing equipment market statistics began.
1993 March	SEAJ was specified as eligible for employment adjustment subsidies.
May	Mr. Hiroshi Oura (Chairman of the Board and CEO of ADVANTEST CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
1994 October	Participated in the "Liaison of Five Working Groups for Large-Diameter 300mm Silicon Wafers" (later renamed the Japan 300mm Semiconductor Technology Conference (J300)).
1995 January	"Standards Subcommittee" was established.
July	SEAJ re-established itself as an incorporated association, on July 3, obtaining authorization from the Ministry of International Trade and Industry (now "Ministry of Economy, Trade and Industry (or METI)").
1996 May	SEAJ was entrusted and commissioned by the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) to conduct research and study on industrial standardization.
October	Forum Planning Committee was established.
1997 January	The inaugural SEAJ Forum was held.
May	Mr. Shoichiro Yoshida (Chairman of the Board and CEO of NIKON CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
November	SEAJ Website was established.
1998 April	"Environment Subcommittee" was established.
October	Participated in Semiconductor Technical Roadmap Committee led by Electronic Industries Association of Japan (EIAJ) [now Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)].
1999 February	Technology and Roadmap Committee was established.
March	SEAJ was specified as eligible for employment adjustment subsidies.
April	Published guidelines for the Y2K problem.
December	SEAJ was contracted and entrusted with "The research regarding long-term energy technology plan" sponsored by New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
2000 April	"Technology Subcommittee" and "Standards Subcommittee" were merged and re-named as "Technology & Standards Subcommittee".
2001 May	Mr. Hideo Ohtsubo (Chairman and CEO of TOKYO SEIMITSU CO., LTD.) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2002 April	SEAJ recommended program "Service Safety Training" was initiated.
2003 April	"Technology & Standards Subcommittee" and "Technology & Planning Committee (subcommittee status)" were merged and re-named "Technology Subcommittee".
2005 May	Held special memorizing events to commemorate the 20th anniversary of the association's founding and the 10th anniversary of its incorporation as an incorporated association. Mr. Tetsuro Higashi (Chairman and CEO of TOKYO ELECTRON LTD.) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2010 April	Reorganization by consolidation of committees.
2011 May	Dr. Hidehito Obayashi (Chairman of the Board of Hitachi High-Technologies Corporation [now Hitachi High-Tech Corporation]) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2012 April	SEAJ re-established itself as a general incorporated association (April 1).
2013 May	Mr. Toshio Maruyama (Chairman of the board of ADVANTEST CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2015 May	Mr. Kazuo Ushida (President, Representative Director of NIKON CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
December	Held special memorizing events to commemorate the 30th anniversary of the association's founding.
2016 April	SEAJ was entrusted with "SEAJ-India Mission/Exhibition" sponsored by METI.
2017 May	Mr. Manabu Tsujimura (Director, Chief Technology Officer of EBARA CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2019 May	Mr. Kazuo Ushida (Representative Director, Chairman of the Board of NIKON CORPORATION) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2023 May	Mr. Toshiaki Kawai (President & CEO of Tokyo Electron Limited) was appointed as the new Chairman of SEAJ.
2024 April	"International Department" and "Planning Department" were established.
2025 May	Held special memorizing events to commemorate the 40th anniversary of the association's founding.

あ 株式会社アドバンテス
株式会社アルバック
う シオ電機株式会社
え SPPテクノロジー株式会社
株式会社荏原製作所
き キヤノン株式会社
し 株式会社KOKUSAI ELECTRIC
株式会社シバソク
株式会社島津製作所
す スズ・マイクロテック株式会社
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
て 株式会社テセック

一般社団法人電子情報技術産業協会
と 東京エレクトロン株式会社
株式会社東京精密
東朋テクノロジー株式会社
な 長瀬産業株式会社
に 株式会社ニコン
日新イオン機器株式会社
日本エー・エス・エム株式会社
日本電子株式会社
株式会社日本マイクロニクス
株式会社ニューフレアテクノロジー
ひ 株式会社日立ハイテック

ふ ファスフォードテクノロジー株式会社
株式会社フジキン
ほ 株式会社堀場エステック
株式会社堀場製作所
株式会社ホロン
む 武蔵エンジニアリング株式会社
や ヤマハロボティクス株式会社
り 理研計器株式会社
リンテック株式会社
れ レーザーテック株式会社

(34 社)



賛助会員

—SUPPORTING MEMBERS—

あ 株式会社アイ・エス・ビー
愛知陸運株式会社
AIメカテック株式会社
株式会社アサカ理研
株式会社朝日森
アズビル株式会社
株式会社アドバネクス
株式会社アドバンテック
アドバンテック株式会社
アドログ・デバイス株式会社
アプライドマテリアルズジャパン株式会社
アベックス株式会社
アユミ工業株式会社
アルテンジャパン株式会社
アルバックテクノ株式会社
い EOS Electro Optical Systems Japan 株式会社
イグル工業株式会社
EKCアドバンスト・エレクトロニクスジャパン株式会社
伊藤忠商事株式会社
稲畑産業株式会社
入江工研株式会社
株式会社岩瀬運輸機工
岩谷産業株式会社
株式会社インターアクション
インテル株式会社
う 株式会社ヴィ・エス・テクノロジー
ウィットエンマンジャパン株式会社
株式会社ウィルテック
え エア・ウォーター株式会社
株式会社エイチシーエル・ジャパン
株式会社イー・アンド・ディ
エーエスエムエル・ジャパン株式会社
株式会社ANA Cargo
SMFLみらいパートナーズ株式会社
株式会社エスケーエレクトロニクス
SGSジャパン株式会社
エスシービー株式会社
エスタカヤ電子工業株式会社
SDG株式会社
SBS東芝ロジスティクス株式会社
エスベックサーマルテックシステム株式会社
株式会社NSテクノロジー
NX 商事株式会社
株式会社 NTT ロジスコ
荏原実業テクノロジー株式会社
株式会社エリオニクス
エリコンジャパン株式会社
エンヴィックス株式会社
お 王子インターパック株式会社
オー・エス・イー株式会社
株式会社大阪真空機器製作所
株式会社オオタマ
オートデスク株式会社
株式会社大浩
株式会社オープンアップネクストエンジニア
株式会社岡本工作機械製作所
岡谷鋼機株式会社
オリエンタルモーター株式会社
オルガノ株式会社
か 榎山工業株式会社
カンケンテクノ株式会社
関光ロジ NEXT 株式会社
関東化学株式会社
き キオクシア株式会社
ギガフォトン株式会社
株式会社キッツエスシーティー
株式会社キャストリコ
キャディ株式会社
キャノンアネルバ株式会社
キャノントック株式会社
キャノンマシナリー株式会社
京セラSQC株式会社
金属技研株式会社
株式会社近鉄エクスプレス
株式会社近鉄ロジスティクス・システムズ
く 黒崎播磨株式会社
黒田精工株式会社
け KMアルミニウム株式会社
ケーエスエス株式会社
ケーエルイー・テンコール株式会社
株式会社KELK
こ 株式会社神戸製鋼所
株式会社神戸設計ルーム
コグネックス株式会社
コヒレント・ジャパン株式会社
株式会社コプロテクノロジー
コメックテクノロジー・ジャパン株式会社
さ サーパス工業株式会社

株式会社サイバーテック
サイマー・ジャパン株式会社
坂口電熱株式会社
佐川急便株式会社
サムコ株式会社
三機工業株式会社
サンディック合同会社
サンユー工業株式会社
株式会社サンリツ
サンワテクノシステム株式会社
し CKD株式会社
株式会社ジェイ・イー・ティ
JSR株式会社
株式会社JMエンジニアリングサービス
株式会社J's Factory
株式会社ジェーイーエル
品川リフラ株式会社
芝浦メカトロニクス株式会社
ジャパン建材株式会社
しるし株式会社
信越石英株式会社
株式会社新開トランスポートシステムズ
一般社団法人新金属協会
新コスモス電機株式会社
新日本空調株式会社
シンフォニアテクノロジー株式会社
伸和コントロールシステム株式会社
株式会社SCREEN SPEクォーツ
株式会社SCREENファインテックソリューションズ
スズデン株式会社
住友重機械マテリアルソリューションズ株式会社
住友商事株式会社
駿河精工株式会社
セイノスパーエクスプレス株式会社
セイノーホールディングス株式会社
センコー株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
そ た 大同興業株式会社
ダイトロン株式会社
株式会社ダイフク
株式会社ダイヘン
大和物流株式会社
株式会社タカノ
タキゲン製造株式会社
タツモ株式会社
タワーパートナーズ セミコンダクター株式会社
株式会社ダン・タクマ
中央労働災害防止協会
中興化成工業株式会社
て T H K 株式会社
T D K ラムダ株式会社
ディエスヴィ・エアーシー株式会社
有限会社デュブリン・ジャパン・リミテッド
デュボンジャパン株式会社
テラデザイン株式会社
株式会社テラプローブ
株式会社電産
と 東京応化工業株式会社
東京計装株式会社
東京ダイレック株式会社
株式会社東芝
株式会社東陽テクニカ
東横化学株式会社
東レエンジニアリング株式会社
TOWA株式会社
TOTO株式会社
徳三運輸倉庫株式会社
特許機器株式会社
TOPPAN株式会社
トライウォールジャパン株式会社
な 中村留精密工業株式会社
ナグモ産業株式会社
に 株式会社ニコンテック
ニチアス株式会社
日研トータルソーシング株式会社
ニッコン株式会社
日星電気株式会社
日総工業株式会社
ニッタ・デュボン株式会社
日本酸素株式会社
日本スウェーデンロックFST株式会社
日本通運株式会社
日本トムソン株式会社
日本貨物航空株式会社
日本結晶光学株式会社
日本航空電子工業株式会社
一般社団法人日本真空工業会
日本精工株式会社

株式会社日本政策投資銀行
一般社団法人日本電気計測器工業会
の 野村證券株式会社
野村マイクロ・サイエンス株式会社
は 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ
ハイウィン株式会社
ハイドンハイン株式会社
伯東株式会社
白銅株式会社
パナソニック インダストリー株式会社
浜松ホトニクス株式会社
株式会社バルカー
株式会社バルテック
株式会社阪急阪神エクスプレス
株式会社阪神メタリック
株式会社ヒューテック
株式会社PILLAR
ふ ファーストゲート株式会社
VAT Japan株式会社
フエスト株式会社
フェニックス電機株式会社
株式会社フェローテック
福岡トランス株式会社
フジアルテ株式会社
藤倉コンポジット株式会社
フジセン技工株式会社
株式会社フジタ
富士電機株式会社
フックスジャパン株式会社
プライムエンジニアリング株式会社
ブラザー工業株式会社
古河産業株式会社
株式会社フロウシク
株式会社ベクトルジャパン
株式会社ベリサーブ
ま マイクロニックテクノロジー株式会社
マイクロメモリアジャパン株式会社
株式会社マクニカ
株式会社マックスサポート
マリネックス株式会社
丸紅エレネクス株式会社
株式会社マルマエ
株式会社丸山運送
三浦工業株式会社
み みずほ証券株式会社
株式会社ミスマ
株式会社三井住友銀行
三井倉庫ホールディングス株式会社
三井不動産株式会社
株式会社ミットヨ
三菱ケミカルアドバンストマテリアルズ株式会社
三菱商事ロジスティクス株式会社
三菱電機株式会社
三菱マテリアル株式会社
水戸工業株式会社
村田機械株式会社
株式会社明電舎
め メトラー・トレド株式会社
も 株式会社MORESCO
や 株式会社安川電機
山田ダンボール株式会社
ヤマト運輸株式会社
株式会社山梨中央銀行
ゆ 株式会社UACJ
UTエイム株式会社
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社
株式会社ユメックス
よ 横河電機株式会社
株式会社吉和田浜松
淀川ヒューテック株式会社
ら ライフテクノロジー・ジャパン株式会社
株式会社ラスコ
ラムリサーチ合同会社
り リオン株式会社
株式会社リガク
理化学工業株式会社
る ルネサスエレクトロニクス株式会社
ルフトハンザカーゴAG
れ レイデント工業株式会社
レニショー株式会社
ろ ローツェ株式会社
わ 株式会社ワールドインテック
株式会社ワイ・デー・ケー

(259 社)

2026 年 6 月 1 日現在

社員総会 正会員により構成され、通常年1回開催される最高議決機関

理事会 理事により構成され、通常年6回開催される実際の運営を行うための議決機関

運営委員会 理事会の諮問に応えるとともに、協会の事業計画の企画・立案、事業運営に関する業務を行う機関。通常8月を除く各月に開催される

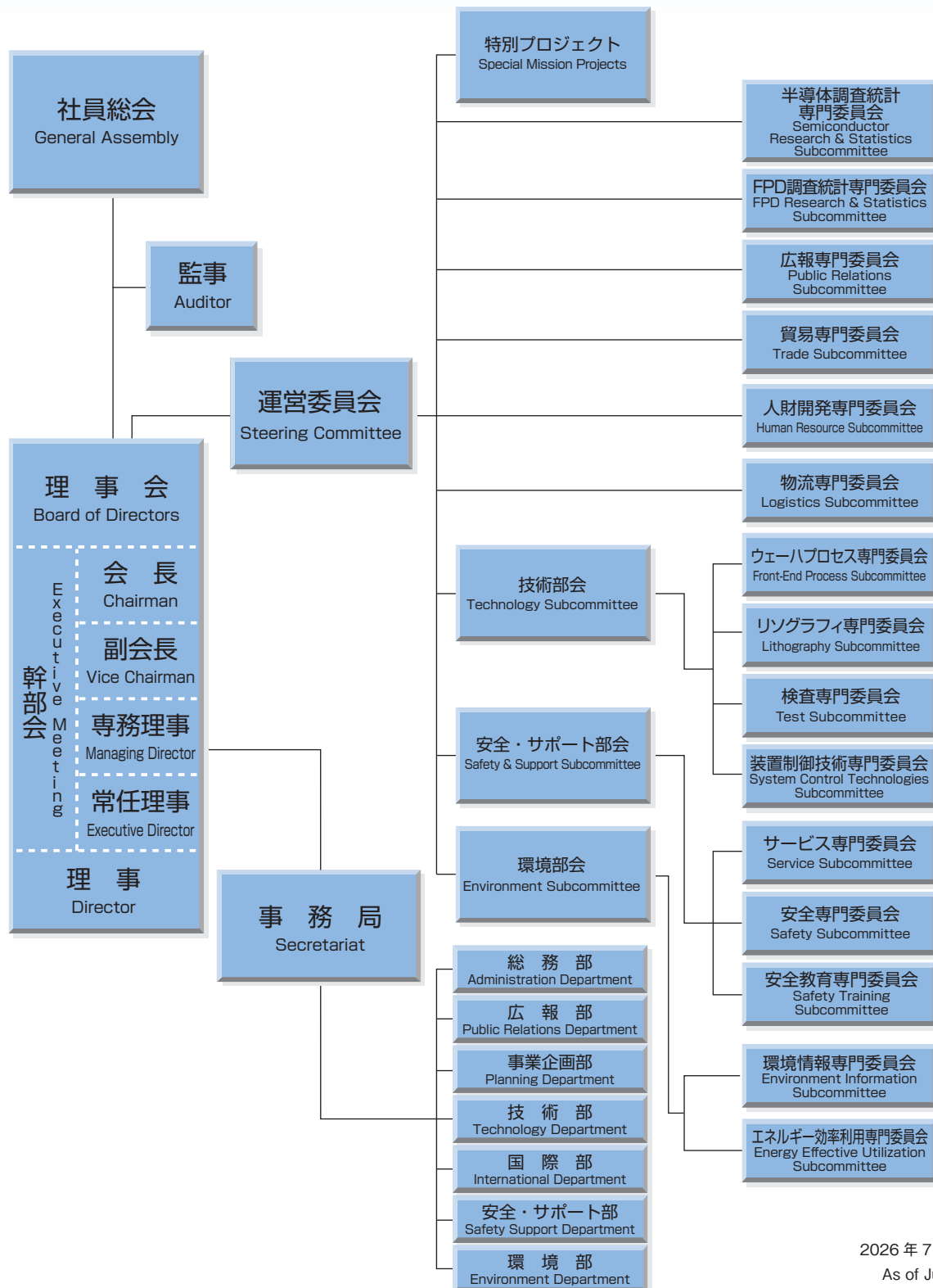
協会事務局 理事会を補佐し、協会の事務処理を行う実務機関

General Assembly — Supreme legislative organization consisting of regular members only. General Assembly meeting is usually held once a year.

Board of Directors — Decision-making organization responsible for practical operation of SEAJ, composed of Directors. Board Meeting is usually held six times a year.

Steering Committee — An organization body that responds to the advices and suggestions of the Board of Directors and carries out the duties related to the planning or drafting of the activities of the Association and the operation thereof. Steering Committee meets every month except August.

Secretariat — A working body that assists the Board of Directors and attends to the duties of the Association.



活動方針としてはグローバルビジネス環境下における「協会プレゼンスの向上」と「会員会社にとって有益な情報共有の推進」の2つを挙げ、活動ゴールとして、「半導体・FPD製造装置産業の利益向上」、「対等な競争環境の実現」、「国内半導体・FPD製造業界の発展」の3点とし、これらの活動ゴールに対し「半導体・FPD製造装置産業の発展」、「有益な活動の創造」、「国際市場展開」の3つの活動領域を設定する。

技術部会

- ・各技術専門委員会を中心に、半導体・FPD製造装置の未来像を議論し、業界の発展に貢献する。
- ・成熟分野から最先端分野における幅広い勉強会や技術交流を通じ、最新動向、技術の方向性を追求する。
- ・多様な分野の専門家との技術交流を活性化し、有益な情報と機会を提供、会員企業の価値向上に貢献する。

安全・サポート部会

業界の「事故0」を目指した活動を行う。

- ・「サービス専門委員会」は、半導体及びFPD装置の保守サービス品質および作業安全の向上と、サービスマンの事故0を目指した活動を行う。グローバル化対応として会員企業の海外でのフィールド活動の支援も行っていく。
- ・「安全教育専門委員会」は、「SEAJ推奨安全教育」（半導体及びFPD装置）を更なる業界標準にするよう活動する。
- ・「安全専門委員会」は、業界の事故0を目指し、会員企業に業界の安全指標をはじめ安全に関する情報を提供する。また、安全活動を啓発する勉強会を開催する。

環境部会

- ・「環境情報専門委員会」は、半導体・FPD製造装置関連の有害・禁止化学物質や国内外の法規制（PFAS等）の動向を調査。情報共有やセミナー等を通じて、会員企業の環境課題への対応を支援する。
- ・「エネルギー効率利用専門委員会」は、カーボンニュートラルに向けたCO₂可視化などの最新動向を共有。非競争領域での連携や環境教育を進め、業界全体の省エネ対策やサステナビリティ情報開示に対応する。

半導体調査統計専門委員会 / FPD 調査統計専門委員会

- ・半導体・FPD製造装置の販売統計調査を毎月実施し、一部プレスリリースを行う。
- ・半導体・FPD製造装置の需要予測を年2回行い、適宜プレスリリースを行う。
- ・SEMI-SEAJ合同会議を年2回実施する。
- ・「半導体・FPD製造装置販売統計2025年版」を発行する。

広報専門委員会

- ・会報「SEAJ Journal」を季刊発行し、情報サービスを充実させる。
- ・ホームページの更なる充実を図る。
- ・「協会案内2026年度版」を発行する。

貿易専門委員会

- ・輸出管理制度、貨物保安に対する対応、大型装置の輸送問題等、輸出に関する共通テーマを取り上げて、問題解決に取り組む。

人材開発専門委員会

- ・人材開発専門委員会は、学生に半導体業界の魅力を伝えるためコンテンツを制作しイベントを開催、半導体業界で働く希望者増につなげる。
- ・これら個社では難しい活動のサポートにより業界の発展に貢献する。

物流専門委員会

- ・物流業界と連携してモーダルシフトや共同配送など物流に関する調査を行い、持続可能な物流を提案する。

事務局

- ・教育セミナーを開催する。（新人教育：半導体、液晶・有機EL／半導体中級：前工程、後工程／マーケット情報／その他新規セミナー）
- ・賀詞交歓会、会員向け講演会などを開催し、会員間および関連団体との交流を促進する。
- ・2024年に設立された国際部は、外国政府、大使館、半導体組織と積極的に連携している。

Our activity policy is to "improve the presence as an Association" and "promote information sharing that is beneficial to member companies" in the global business environment.

The three activity goals are "increasing profits in the semiconductor / FPD manufacturing equipment industries," "realizing an environment of equal competition," and "developing the domestic semiconductor / FPD manufacturing industry". To achieve these activity goals, we have set three activity areas: "development of semiconductor / FPD manufacturing equipment industries", "creation of beneficial activities", and "international market development".

Technology Subcommittee

- ・Centered around each technical committee, the future of semiconductor and FPD manufacturing equipment is explored, contributing to the advancement of the industry.
- ・Spanning from mature technologies to the leading-edge, wide range study sessions and technical exchanges uncover the latest trends and help shape the future of technology.
- ・Active technical exchange with experts across diverse fields creates valuable information and opportunities, enhancing the value of member companies.

Safety & Support Subcommittee

- ・Works towards the goal of "zero accidents" in the industry.
- ・The Service Specialist Subcommittee conducts activities to improve the quality of maintenance service and work safety of both semiconductor and FPD equipment and performs activities with the aim of keeping the number of service personnel accidents to zero. The Committee also support to the member's global field activities of member companies as a response to globalization.
- ・Safety Training Specialist Subcommittee continuously works towards promoting the SEAJ Recommended Safety Training (for semiconductor and FPD equipment) an industrial standard.
- ・The Safety Subcommittee provides safety-related information, including industry safety indices, to member companies to achieve zero accidents in the industry. Plans workshops and seminars to educate and improve safety awareness.

Environment Subcommittee

- ・The Environment Information Subcommittee monitors trends in domestic and international regulations (such as PFAS) and hazardous or prohibited chemical substances related to semiconductor and FPD manufacturing equipment. It supports member companies in addressing environmental challenges through information sharing, seminars, and other initiatives.
- ・The Energy Effective Utilization Subcommittee shares the latest trends, such as CO₂ visualization, to support the transition toward carbon neutrality. By promoting collaboration in non-competitive areas and environmental education, it helps the industry address energy-saving measures and sustainability disclosures.

Semiconductor Research & Statistics Subcommittee / FPD Research & Statistics Subcommittee

- ・Compiles sales statistics of semiconductor and FPD manufacturing equipment every month, of which a portion is released to the public.
- ・Carries out to formalize "Sales forecast of Semiconductor & FPD Manufacturing Equipment" of which results are released to the public twice a year as appropriate.
- ・Holds a joint meeting between SEMI-SEAJ twice a year.
- ・Publishes "Semiconductor & FPD Manufacturing Equipment Sales Statistics" (2025 Edition)

Public Relations Subcommittee

- ・Publishes the association bulletin, "SEAJ Journal" quarterly and improves the quality of information service.
- ・Manages to further enhance the SEAJ website.
- ・Publishes the SEAJ Association Guide 2026 Edition.

Trade Subcommittee

- ・Takes up common themes about export control system, logistics safety and security measures, and transportation issues of large scale equipment, and works to find solutions to these problems.

Human Resource Subcommittee

- ・Creates contents and holds events in order to convey the fascination of the semiconductor industry to many students, which ultimately may lead to an increase in the number of who would be interested in and desire to work in the semiconductor industry.
- ・Contributes to the development of the semiconductor industry by supporting activities that would be difficult for individual companies alone to plan.

Logistics Subcommittee

- ・Collaborate with the logistics industry to conduct research on logistics, including modal shifts and joint deliveries, and propose sustainable logistics.

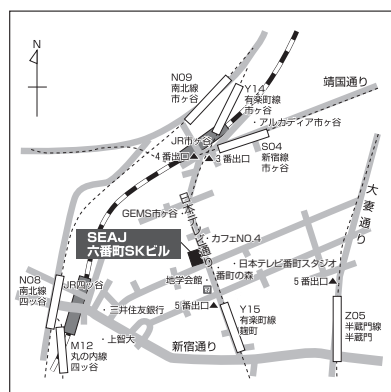
Secretariat

- ・Holds seminars. (Educational seminar for newcomers : Semiconductor, LCD OLED/Semiconductor manufacturing process technology: front-end, back-end/Market information/and other new courses)
- ・Holds New Year's celebration parties and lectures for members to promote exchanges among members and with related organizations.
- ・Established in 2024, the International division liaises actively with foreign governments, embassies, and semiconductor organizations.

2026年5月28日現在

会長	利樹	東京エレクトロン株式会社	代表取締役社長 兼 CEO
副会長	芳明	株式会社アドバンテスト	取締役会長
専任理事	正男	株式会社荏原製作所	取締役会長
専任理事	潔	一般社団法人 日本半導体製造装置協会	
専任理事	洋明	キヤノン株式会社	専務取締役
専任理事	重隆	株式会社シバソク	取締役会長
専任理事	昭彦	株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ	代表取締役 社長執行役員
専任理事	修	株式会社日立ハイテク	取締役 専務執行役員
専任理事	生	株式会社アルバック	代表取締役社長
専任理事	建吉	ウシオ電機株式会社	執行役員 光プロセス 事業部長
専任理事	徳彦	株式会社 KOKUSAI ELECTRIC	代表取締役 社長執行役員
専任理事	文彦	株式会社島津製作所	上席執行役員 産業機械事業部長
専任理事	正人	ヤマハロボティクス株式会社	取締役
専任理事	正	株式会社ニコン	専務執行役員
専任理事	正義	日本電子株式会社	専務執行役員 SE 事業部門長
専任理事	久士	株式会社日本マイクロニクス	代表取締役社長
専任理事	弾	株式会社フジキン	代表取締役社長
専任理事	哲也	株式会社堀場製作所	取締役
専任理事	龍一	レーザーテック株式会社	代表取締役 社長執行役員
専任理事	巨	株式会社東京精密	代表取締役社長 CEO
専任理事	和信	株式会社ニューフレアテクノロジー	代表取締役社長
専任理事	和信	菅原和信公認会計士事務所	公認会計士
Chairman	KAWAI Toshiki	Tokyo Electron Limited President & CEO	
Vice Chairman	YOSHIDA Yoshiaki	ADVANTEST CORPORATION Director, Chairperson of the Board	
Vice Chairman	ASAMI Masao	EBARA CORPORATION Director, Chairman of the Company	
Chief Executive Managing Director	WATANABE Kiyoshi	Semiconductor Equipment Association of Japan	
Executive Managing Director	TAKEISHI Hiroaki	Canon Inc. Senior Managing Director	
Executive Managing Director	SHIGEZAKI Takashi	ShibaSoku Co., Ltd. Chairman	
Executive Managing Director	OKAMOTO Akihiko	SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. Representative Director, President	
Executive Managing Director	KOMURO Osamu	Hitachi High-Tech Corporation Board Director, Senior Vice President and Executive Officer	
Director	IWASHITA Setsuo	ULVAC, Inc. President and CEO	
Director	ABE Kenkichi	USHIO INC. Executive Officer, General Manager, Photon Process Division	
Director	TSUKADA Kazunori	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION Representative Director, President and Chief Executive Officer	
Director	TANAKA Masahiko	SHIMADZU CORPORATION Senior Corporate Officer, General Manager, Industrial Machinery Division	
Director	OOKA Fumihiko	Yamaha Robotics Co., Ltd. Director	
Director	HAMATANI Masato	NIKON CORPORATION Senior Executive Vice President	
Director	KOMAGATA Tadashi	JEOL Ltd. Senior Executive Officer, SE Business Operations	
Director	HASEGAWA Masayoshi	MICRONICS JAPAN CO.,LTD. President & CEO	
Director	TANAKA Hisashi	Fujikin Incorporated President & CEO	
Director	HORIBA Dan	HORIBA, Ltd. Executive Director	
Director	SENDODA Tetsuya	Lasertec Corporation Representative Director, President & Chief Executive Officer	
Auditor	KIMURA Ryuichi	TOKYO SEIMITSU CO., LTD. President and CEO	
Auditor	SAITO Masato	NuFlare Technology, Inc. President	
Auditor	SUGAWARA Kazunobu	SUGAWARA KAZUNOBU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT OFFICE Public Accountant	

詳細・最新情報はホームページをご覧ください。<https://www.seaj.or.jp>
Please visit SEAJ Web-site about directors.



電車をご利用の方：

- JR・東京メトロ・都営地下鉄
「市ヶ谷」駅から、徒歩約5分
- 東京メトロ 有楽町線「麹町」駅
(5番出口) から、徒歩約2分
- 東京メトロ 半蔵門線「半蔵門」駅
(5番出口) から、徒歩約7分
- JR・東京メトロ
「四ツ谷」駅から、徒歩約10分

SEAJ 一般社団法人日本半導体製造装置協会
Semiconductor Equipment Association of Japan

〒102-0085 東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル 6F

ROKUBANCHO SK BLDG. 6F 3. Rokubancho, Chivoda-ku, Tokyo, 102-0085

Tel. 03 (3261) 8260 Fax. 03 (3261) 8263

<https://www.seaj.or.jp/>